## OPTICAL DISK OR ITS SUBSTRATE AND THEIR PRODUCTION

Publication number: JP6176405

**Publication date:** 

1994-06-24

Inventor:

**ABIKO TORU** 

Applicant:

**SONY CORP** 

**Classification:** 

- international:

G11B7/00; G11B7/24; G11B7/26; G11B11/10;

G11B7/00; G11B7/24; G11B7/26; G11B11/00; (IPC1-7):

G11B7/24; G11B7/00; G11B7/26; G11B11/10

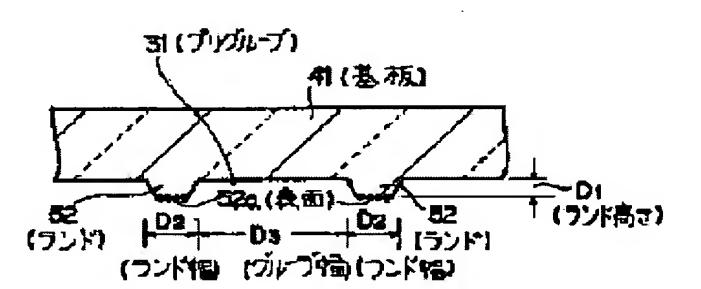
- european:

Application number: JP19920350570 19921204 Priority number(s): JP19920350570 19921204

Report a data error here

### Abstract of JP6176405

PURPOSE:To obtain a sufficient servo signal and to improve moldability, productivity, yield and C/N by roughening recording surfaces. CONSTITUTION: The respective surfaces 31a or 52a of guide grooves 31 where recording is made or land parts 52 of an optical disk substrate 41 are roughened to <=1mum surface roughness unlike from the other surfaces. Then, a sufficient different in reflected light quantity is obtd. by a difference in the surface characteristics at the time of applying servo by irradiation with a laser beam. Consequently, the optical disk enhanced in the moldability, productivity, yield and C/N or its substrate is obtd. while the . sufficient servo signal is obtd.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPT)	0)	

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-176405

(43)公開日 平成6年(1994)6月24日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 1 1 B	7/24	5 6 1	7215-5D		
	7/00	P	9195-5D		
	7/26		7215-5D		
	11/10	. A	9075-5D		

審査請求 未請求 請求項の数5(全 8 頁)

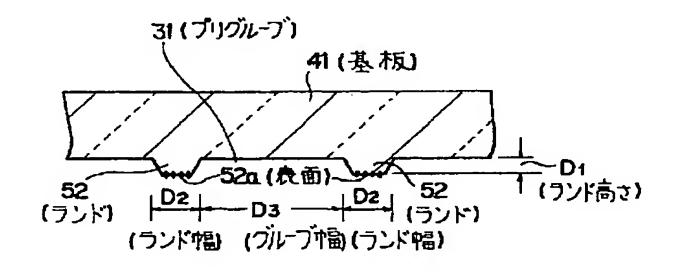
(21)出願番号	特顧平4-350570	(71)出願人	000002185
(22)出顧日	平成 4年(1992)12月 4日		ソニー株式会社 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号
		(72)発明者	安孫子 透 東京都品川区北品川 6 丁目 7番35号 ソニ
	n de transfer de la company d	(74)代理人	一株式会社内 弁理士 逢坂 宏

(54)【発明の名称】 光ディスク又はその基板、及びこれらの製造方法

## (57)【要約】

【構成】 記録が行われる案内溝31又はランド部52の表面31a又は52aが荒らされている光ディスク又はその基板。

【効果】 十分なサーボ信号が得られると共に、基板の成形性、生産性、歩留りが向上し、かつ、C/Nが向上する。



1

### 【特許請求の範囲】

基板の所定領域の表面性が他の領域の表 【請求項1】 面性と異なっている光ディスク又はその基板。

【請求項2】 案内溝とこの案内溝に隣接したランド部 とを有し、前記案内溝又は前記ランド部に記録が行われ る光ディスク又はその基板において、前記案内溝又は前 記ランド部の表面が荒らされていることを特徴とする、 請求項1に記載した光ディスク又はその基板。

【請求項3】 案内溝又はランド部の表面が1μm以下 の表面粗度で荒らされている、請求項2に記載した光デ 10 ィスク又はその基板。

【請求項4】 案内溝とこの案内溝に隣接したランド部 とを有し、前記案内溝又は前記ランド部に記録が行われ る、光ディスク又はその基板の製造方法において、前記 案内溝又は前記ランド部の表面を荒らすことを特徴とす る、光ディスク又はその基板の製造方法。

【請求項5】 案内溝又はランド部の表面を1μm以下 の表面粗度で荒らす、請求項4に記載した、光ディスク 又はその基板の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は光ディスク(例えば、書 換え可能な光磁気ディスク) 又はその基板、及びこれら の製造方法に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】レーザービームを用いて情報の書込み、 消去及び読出を行うことができるいわゆる書換え可能の 光ディスクの一つに、光磁気ディスクと称されるものが ある。

【0003】こうした光磁気ディスクにおいて、例えば 30 5.25インチや 3.5インチのISOフォーマットに採用さ れているセクタフォーマットとして、例えば、CS方式 (連続溝サーボ方式) がある。

【0004】図24には、こうした光磁気ディスク10を一 部拡大図示したが、この光磁気ディスク10は、ポリカー ボネート等の透明基板11にプリグルーブ(案内溝)1と ランド22とをディスク半径方向に交互に形成し、その上 に、 SiN等の誘電体膜12、TbFeCo等の磁性膜13、 SiN等 の誘電体膜14、A7等の反射膜15、 SiN等の保護膜16を順 次積層したものである。

【0005】図25には基板11の断面形状、図26にはその 平面形状をそれぞれ示したが、光磁気信号2はプリグル ーブ1内に記録され、プリグルーブ1に沿ってレーザー ビーム5を照射することにより、連続的にトラッキング サーボをかけながら記録又は再生等の操作を行い得るよ ろになっている。

【0006】この場合、サーボ信号は、レーザービーム 5が照射されるプリグルーブ1とランド部22との戻り光 量の差に基いて得ている。このため、ブリグルーブ1と ランド22の形状は、本来の記録信号とサーボ信号とが十 50

分に得られるような形になっている。

【0007】上記のように、プリグルーブ1に光磁気記 録を行う場合には、ランド部22の高さみは、上記したサ ーボのために光学的干渉効果を利用する関係から光学的 な距離でλ/8 (λはレーザービームの波長)程度必要 とされている。また、基板11の成形性を考えると、ラン ド部22の高さを上記のように確保するには、ランド部22 の幅dはある程度必要とならざるをえない。例えば、ラ ンド部22の高さdは約70nm、幅dは約 600nmとされ、と れに伴ってプリグルーブ1の幅d,は約 800nmとされる。 【0008】磁界変調記録で高密度化を行う場合、線速 を遅くしていく必要があり、そのため、記録ピット2の 面積は必然的に小さくなってしまう。これに対応するた めには、グルーブ幅d,を広く(ランド幅d,を狭く)する ことが考えられるが、この場合、ランド高さdを確保し ながら、ランド幅d、を狭くするのは基板成形上困難であ

る。 【0009】ところで、光磁気ディスクのC/N(Carr ier to Noise) は、プリグルーブ1に記録されるピット 20 2の面積によって大きく左右され、ピット面積が大きい ほどC/Nには有利である。しかしながら、上記した理 由から、ランド部22の幅d,の確保の結果、プリグルーブ 1の幅d。は制限され、必要以上に大きくはできないの で、C/Nを十分にとることができない。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、十分 なサーボ信号が得られると共に、基板の成形性、生産 性、歩留りが向上し、かつ、C/Nが向上する光ディス ク又はその基板、及びこれらの製造方法を提供すること にある。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】即ち、請求項1に記載の 発明は、基板の所定領域の表面性が他の領域の表面性と 異なっている光ディスク又はその基板に係るものであ

【0012】また、請求項2に記載の発明は、案内溝と との案内溝に隣接したランド部とを有し、前記案内溝又 は前記ランド部に記録が行われる光ディスク又はその基 板において、前記案内溝又は前記ランド部の表面が荒ら 40 されていることを特徴とする、請求項1に記載した光デ ィスク又はその基板に係るものである。

【0013】また、請求項3に記載の発明は、案内溝又 はランド部の表面が 1 μ m 以下の表面粗度で荒らされて いる、請求項2に記載した光ディスク又はその基板に係 るものである。

【0014】また、請求項4に記載の発明は、案内溝と との案内溝に隣接したランド部とを有し、前記案内溝又 は前記ランド部に記録が行われる、光ディスク又はその 基板の製造方法において、前記案内溝又は前記ランド部 の表面を荒らすことを特徴とする光ディスク又はその基

板の製造方法に係るものである。

【0015】更に、請求項5に記載の発明は、案内溝又はランド部の表面を1µm以下の表面粗度で荒らす、請求項4に記載した、光ディスク又はその基板の製造方法に係るものである。

[0016]

【実施例】以下、本発明の実施例を説明する。

【0017】図1~図12は、本発明を書換え可能な光磁 気ディスクに適用した第1の実施例を示すものである。

【0018】本実施例によるディスク基板41は、図1及 10 び図2に示すように、プリグルーブ31上に光磁気記録を行うように設計されている一方、ランド部52の表面52a が適度な表面粗さ(Raで特に1μm以下)に荒らされていることが特徴的である。

【0019】この結果、レーザービーム5を照射してサーボをかける際、ランド部52の表面52aからの反射光量 (戻り光量)が図25に示した場合よりも低下することになる。このことは、ランド部52の反射光量とブリグルーブ31の反射光量との差が十分となるため、ランド部52の高さD、を低くしてもサーボ信号量は十分となることを意 20味する。

【0020】従って、ランド部52の高さを低くし、サーボ信号を落とすことなしに、かつ生産性及び歩留り良く基板41の成形が可能となるから、ランド部52の幅及を狭くして(即ち、プリグルーブ31の幅及を広くして)基板41を成形することができ、記録ピット32を拡大してC/Nを向上させることができるのである。例えば、ランド部52の高さ及は70m以下(例えば約40nm)、ランド部52の幅及は約400m、プリグルーブ31の幅及は約1000nmに作成できる。

【0021】図3には、グルーブ幅に対するキャリア信号の変化を示すが、グルーブ幅が大きいほどC/Nが向上し、本実施例のグルーブ幅(約1000nm)では従来のグルーブ幅(約800nm)に比べて信号量が向上することが分かる。

【0022】本実施例において、ランド部52の表面52aの粗さは、反射光量が十分に低下するようなレベルであればよい。特に、Ra(平均表面粗さ)で1μm以下とするのが望ましい。

【0023】次に、ランド部52の表面52aを上記のよう 40 に荒らすマスタリング工程を含むディスク基板又はディスクの製造方法の一例を図4~図12について説明する。 【0024】まず、図4のように、ガラス原板60を用意し、この表面に図5のように、フォトレジスト61(ここではポジ型)をスピンコート等で一様に塗布する。

【0025】次いで図6のように、フォトレジスト61の表面を1μm以下の粗さとなるようにプラズマ又は湿式エッチングし、適度に荒らされた表面61aに加工する。 【0026】次いで、図7のように、カッティングシステムを使用し、カッティングレーザービーム62をフォト レジスト61に選択的に照射する。そして、現像処理を経て、ビーム62の照射部分のみフォトレジスト61を除去する。

【0027】次いで、図8のように、全面に無電解めっき又はスパッタ法によって金属膜63を被着する。この金属膜63は、レジスト61の表面61aの表面形状に追随した荒れた表面63aを呈している。

【0028】次いで、図9のように、全面に電気めっきをかけ、例えばニッケルめっき層64を被着する。そして、図10のように、このめっき層64を剥離してスタンパー64を作製する。

【0029】このスタンパー64は、その凹凸面には、プリグルーブとなる凸部65とランドとなる凹部66とがそれぞれ形成され、かつ、凹部66の底面66aは上記した表面63aの転写された粗面となっている。

【0030】次いで、図11のように、このスタンバー64の凹凸面に所定の樹脂を接着後、剥離して図12のようにディスク基板41を作製する。この基板41の転写凹凸面は粗面(Ral μm以下の)52aのランド52とプリグループ31からなる。

【0031】そして、その上に、図24に示したように誘電体膜12、磁性膜13、誘電体膜14、反射膜15、保護膜16を順次積層し、光ディスクを完成する。

【0032】この光ディスクは、図24に示す構造を基本とするが、ランド(本実施例では52)の表面52aが粗面52aに仕上げられているために、レーザービームの反射光量がプリグルーブ31と比べて著しく減少している。

【0033】図13~図21は、本発明を書換え可能な光磁気ディスクに適用した第2の実施例を示すものである。 【0034】本実施例によるディスク基板71は、図13に示すように、ランド部52上に光磁気記録を行うように設計されている一方、プリグルーブ31の底面31aが適度な表面粗さ(Raで特に1μm以下)に荒らされていることが特徴的である。

【0035】この結果、図2で述べたようにしてレーザービームを照射してサーボをかける際、プリグルーブ31の底面31aからの反射光量(戻り光量)が低下し、ランド部52の反射光量との差が十分となるため、ランド部52の高さD、を低くしてもサーボ信号量は十分となる。

【0036】従って、ランド部52の高さを低くし、サーボ信号を落とすことなしに、かつ生産性及び歩留り良く基板71の成形が可能となるから、プリグルーブ31の幅及りを狭くして(即ち、ランド部52の幅及りを広くして)基板71を成形することができ、C/Nを向上させることができる。例えば、ランド部52の高さ及りは70nm以下(例えば約40nm)、プリグルーブ31の幅及りは約400 nm、ランド部52の幅及りは約1000nmに作成できる。

【0037】本実施例において、プリグループ31の底面 31aの粗さは、反射光量が十分に低下するようなレベル 50 であればよい。特に、Ra(平均表面粗さ)で1μm以下 とするのが望ましい。

【0038】次に、プリグルーブ31の底面31aを上記のように荒らすマスタリング工程を含むディスク基板又はディスクの製造方法の一例を図14~図21について説明する。

5

【0039】まず、図14のように、ガラス原板60を用意し、この表面を $1\mu$  m以下の粗さとなるようにプラズマエッチング又は湿式エッチングし、粗面60a とする。

【0040】次いで、図15のように、フォトレジスト81 (ここではネガ型)をスピンコート等で一様に塗布する。

【0041】次いで図16のように、カッティングシステムを使用し、カッティングレーザービーム82をフォトレジスト81に選択的に照射する。そして、現像処理を経て、ビーム82の非照射部分のみフォトレジスト81を除去する。この除去領域にはガラス原板60の粗面60aが露出する。

【0042】次いで、図17のように、全面に無電解めっき又はスパッタ法によって金属膜63を被着する。この金属膜63は、ガラス原板60の粗面60aの表面形状に追随し 20た荒れた表面63aを呈している。

【0043】次いで、図18のように、全面に電気めっきをかけ、例えばニッケルめっき層64を被着する。そして、図19のように、このめっき層64を剥離してスタンパー64を作製する。

【0044】このスタンバー64は、その凹凸面には、プリグルーブとなる凸部65とランドとなる凹部66とがそれぞれ形成され、かつ、凸部65の表面65aは上記した表面63aの転写された粗面となっている。

【0045】次いで、図20のように、このスタンパー64 30 の凹凸面に所定の樹脂を接着後、剥離して図21のようにディスク基板71を作製する。この基板71の転写凹凸面は粗面(Ral μm以下の)31aのプリグルーブ31とランド52からなる。

【0046】そして、その上に、図24に示したように誘電体膜12、磁性膜13、誘電体膜14、反射膜15、保護膜16を順次積層し、光ディスクを完成する。

【0047】図22~図23は、本発明を書換え可能な光磁 気ディスクに適用した第3の実施例を示すものである。

【0048】本実施例によるディスク基板91は、図22に 40 示すように、全面が平坦であり、図1に示したプリグルーブ31に相当する領域101 上に光磁気記録を行うように設計されている一方、ランド部52に相当する領域102 の表面102aが適度な表面粗さ(Raで特に1μm以下)に荒らされていることが特徴的である。即ち、図1において、プリグルーブ31をなくした構造となっている。

【0049】このようにしても、上述したと同様にレーザービーム5を照射してサーボをかける際、領域102の 粗面102aからの反射光量(戻り光量)と領域101の反射 光量との差が十分となるため、基板91を平坦化してもサ ーボ信号量は十分となる。

【0050】この例の場合、基板91は平坦であるから、 その上に各膜を成膜し易く、かつ、ディスク表面をフラット化し易いという利点がある。

【0051】とのように基板91を平坦化するには、図23のように、図12で得られた基板形状に対し、そのプリグルーブ31の部分に樹脂91Aを埋め込み、粗面102aを保持しながら表面をフラットにすることができる。図22では、両樹脂91と91Aが一体化した基板を示している。

10 【0052】以上、本発明を実施例について説明したが、上述の実施例は本発明の技術的思想に基いて更に変形が可能である。

【0053】例えば、上述した例においてランド部又は プリグルーブの面を荒らす方法はエッチング以外の方法 によってもよい。また、粗面化して反射光量差をつける 以外に、ランド部とプリグルーブ部とで表面性を変化さ せる他の方法(例えばレーザー光照射によって反射率が 変化するような材質の基板を使用すること)によっても よい。

【0054】なお、本発明は、プリピット等のピットの如き予め成形された凹凸パターンに適用してもよい。 【0055】

【発明の作用効果】本発明は上述した如く、基板の所定領域の表面性が他の領域の表面性と異なっている(特に、記録が行われる案内溝又はランド部の表面が荒らされている)光ディスク又はその基板としたので、レーザービームを照射してサーボをかける際、上記の表面性の差異による反射光量差が十分となる。この結果、十分なサーボ信号が得られると共に、基板の成形性、生産性、

歩留りが向上し、かつ、C/Nが向上することになる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を書換え可能な光磁気ディスクに適用した第1の実施例によるディスク基板要部の概略拡大断面図である。

【図2】同要部の概略平面図である。

【図3】ブリグルーブ幅によるC/Nの変化を示すグラフである。

【図4】同ディスク又はその基板の作製方法の一工程を 示す要部拡大断面図である。

0 【図5】同ディスク又はその基板の作製方法の一工程を 示す要部拡大断面図である。

【図6】同ディスク又はその基板の作製方法の一工程を 示す要部拡大断面図である。

【図7】同ディスク又はその基板の作製方法の一工程を 示す要部拡大断面図である。

【図8】同ディスク又はその基板の作製方法の一工程を 示す要部拡大断面図である。

【図9】同ディスク又はその基板の作製方法の一工程を 示す要部拡大断面図である。

【図10】同ディスク又はその基板の作製方法の一工程を

7

示す要部拡大断面図である。

【図11】同ディスク又はその基板の作製方法の一工程を 示す要部拡大断面図である。

【図12】同ディスク又はその基板の作製方法の一工程を 示す要部拡大断面図である。

【図13】本発明を書換え可能な光磁気ディスクに適用した第2の実施例によるディスク基板要部の概略拡大断面図である。

【図14】同ディスク又はその基板の作製方法の一工程を 示す要部拡大断面図である。

【図15】同ディスク又はその基板の作製方法の一工程を 示す要部拡大断面図である。

【図16】同ディスク又はその基板の作製方法の一工程を 示す要部拡大断面図である。

【図17】同ディスク又はその基板の作製方法の一工程を 示す要部拡大断面図である。

【図18】同ディスク又はその基板の作製方法の一工程を 示す要部拡大断面図である。

【図19】同ディスク又はその基板の作製方法の一工程を 示す要部拡大断面図である。

【図20】同ディスク又はその基板の作製方法の一工程を\*

\*示す要部拡大断面図である。

【図21】同ディスク又はその基板の作製方法の一工程を 示す要部拡大断面図である。

【図22】本発明を書換え可能な光磁気ディスクに適用した第3の実施例によるディスク基板要部の概略拡大断面図である。

【図23】同ディスク又はその基板の作製方法の一工程を 示す要部拡大断面図である。

【図24】書換え可能な従来の光磁気ディスクの一部分の 10 断面拡大斜視図である。

【図25】同ディスク基板要部の拡大断面図である。

【図26】同要部の概略平面図である。

【符号の説明】

1、31・・・プリグルーブ(案内溝)

2、32・・・記録信号ピット

5・・・レーザービーム

10・・・光磁気ディスク (MO)

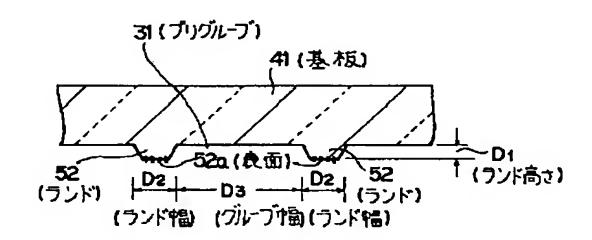
11、41、71、91・・・基板

13· · · 磁性膜(光磁気記録膜)

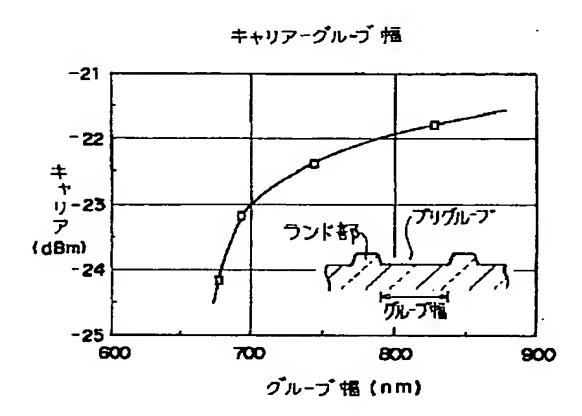
20 22、52・・・ランド

31a、52a、102a···粗面(表面)

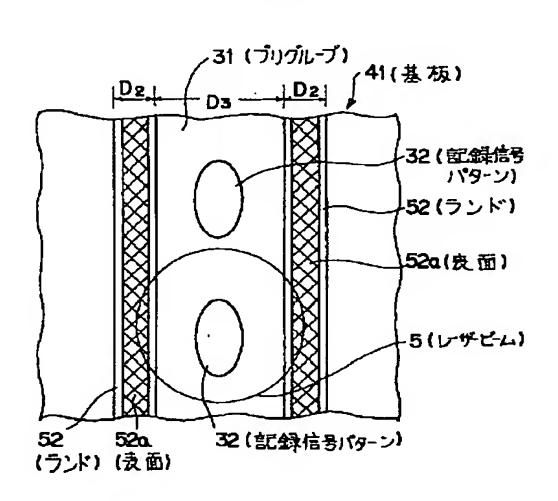
【図1】



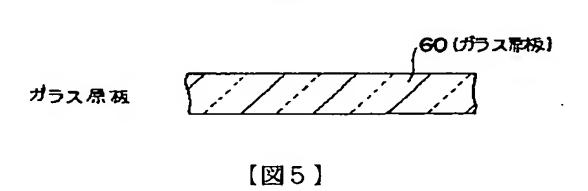
【図3】

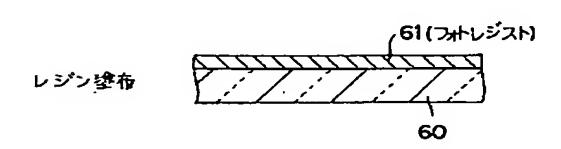


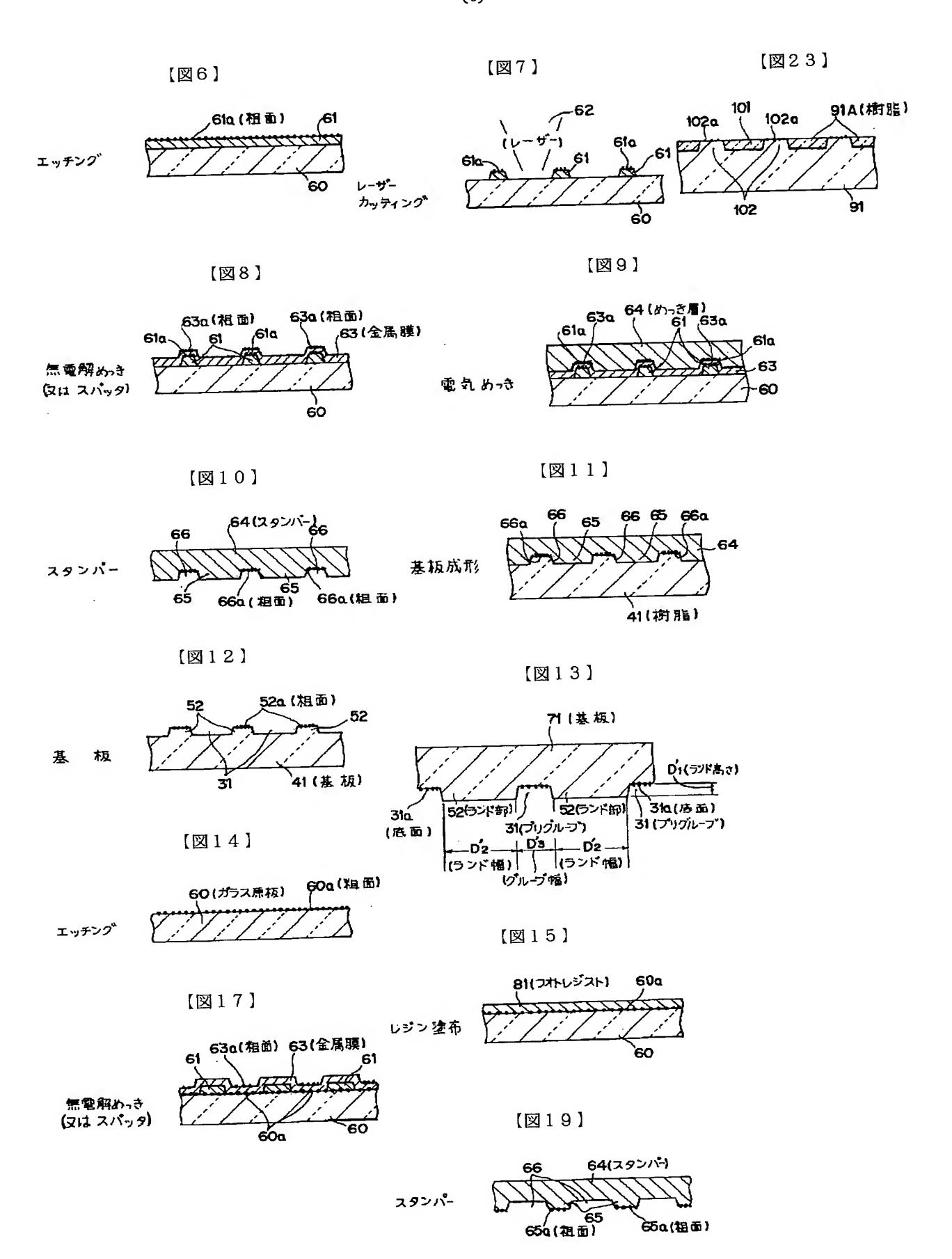
【図2】



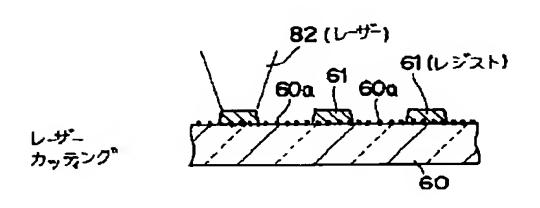
【図4】



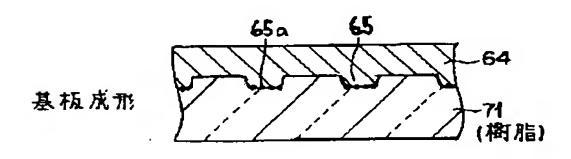




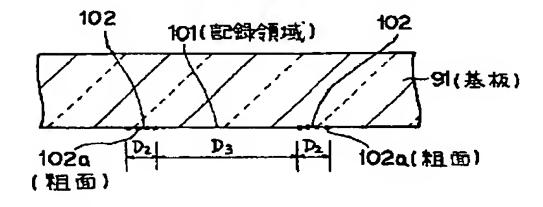
【図16】



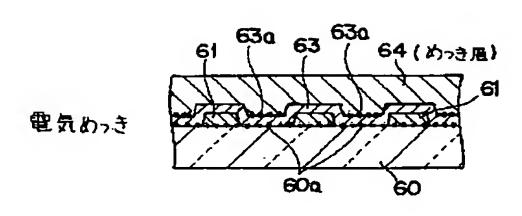
[図20]



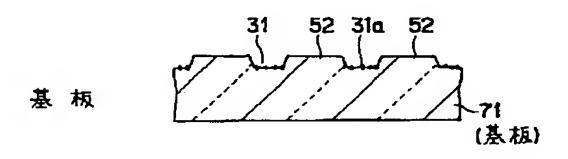
【図22】



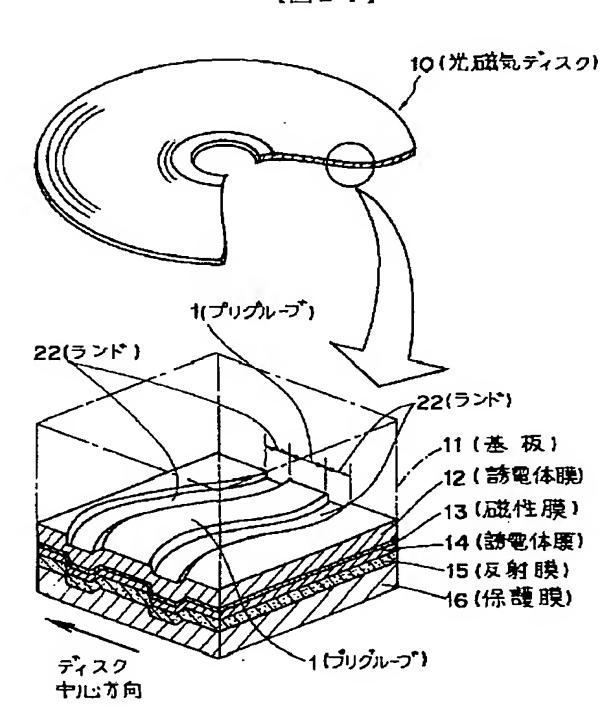
【図18】



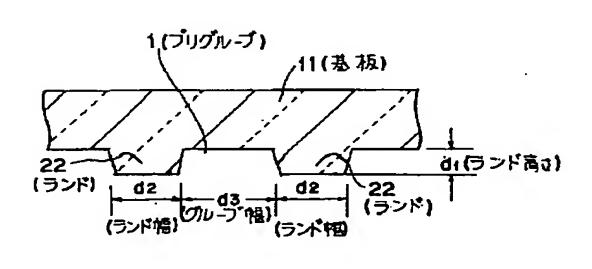
[図21]



【図24】



【図25】



[図26]

